

2024(令和6)年度

学校推薦型選抜(指定校)
入学者選抜要項

システムデザイン工学部・未来科学部・工学部・理工学部・工学部第二部

※注意事項

学校推薦型選抜(指定校)の詳細は、7月上旬に本学が指定する高等学校(中等教育学校)に通知します。

募集学部・学科(学系)や被推薦資格等の詳細は、在籍する高等学校(中等教育学校)の進路指導、担任の先生にご確認ください。

*本学が指定する高等学校(中等教育学校)以外に在籍する方は出願できません。

TDU 東京電機大学

目次

大学のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)	1
各学部のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)	2
1. 募集人員	5
2. 選考日程等	6
3. 出願について	7
4. 選考方法等	9
5. 受験に際しての注意事項	10
6. 合格発表	10
7. 入学手続方法	11
8. 入学手続金	12
9. 第2年次以降の学費について	13
10. 入学前教育の実施について	14
11. 入学後に使用するパソコンについて	14
12. その他	15

巻末

インターネット出願の手引き

大学のアドミッションポリシー(入学受入れの方針)

■大学【学士課程】のアドミッションポリシー

東京電機大学は、工学・理学・情報分野における科学技術に興味を持ち、志望する各学部・学科(学系)の教育方針やカリキュラム、研究の内容、求める学生像を十分理解し、本学の教育・研究理念である「技術は人なり」の精神のもと、卒業後、自立した科学技術者として社会への貢献を目指す学生を求めます。

なお、本学では、各学部・学科(学系)のアドミッション・ポリシーを踏まえて、高等学校等の課程や実社会で学んだ以下の学力の3要素を総合的・多面的に評価するため、多種多様な入学受入れを実施し入学受入れを行っています。

- 1 高等学校等の課程で学ぶ知識・技能(特に外国語、数学、理科、国語など)
- 2 思考力・判断力・表現力等の能力
- 3 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

各学部のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)

システムデザイン工学部

システムデザイン工学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、社会環境の変化と科学技術の革新に対応でき、社会が必要とするイノベーションを引き起こせる専門技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. システムデザイン工学部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、ひとの魅力的な生活空間の創造に必要な「モノ・コト」をデザインし具現化できる技術者を目指す学生
3. システムデザイン工学部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、理科(物理・化学)、英語及び国語(現代文)は、十分な基礎学力を身に付けておくこと。

未来科学部

未来科学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、自ら問題を発見し解決する能力(プロの能力)と広い視野と、時代の方向性を見通すことのできる心構え(豊かな教養)を併せ持つ技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持ち、社会への貢献に強い関心を有する学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 未来科学部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、豊かな教養を持つ技術者を目指す学生
3. 未来科学部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、理科(物理・化学)、英語及び国語(現代文)は、十分な基礎学力を身に付けておくこと。

工学部

工学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、安全で快適な社会の発展に貢献できる技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 工学部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、安全で快適な社会の発展に貢献できる技術者をを目指す学生
3. 工学部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、理科(物理・化学)及び英語は、十分な基礎学力を身につけておくこと。

理工学部

理工学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに従い、高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた「未来型科学技術者」を養成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技術や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 理工学分野に強く興味を持ち、理工学部で修得した知識と技術を活かして未来の社会で活躍することを望む学生
2. 各種のプロジェクト科目や学部共通教育科目を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、幅広い教養を備えた未来型科学技術者をを目指す学生
3. 理工学部における主コース・副コースの選択を通して、主体性を持って自らの学びを追求し、さらに多様な人々と協働して問題を解決しようとする意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技術を学習しておくこと。特に数学及び英語は、理工学部の全学系で求められる知識であるため、十分な基礎学力を身に付けておくこと。加えて、理工学部の各学系が求める教科に関する基礎学力を身に付けておくこと。

工学部第二部

工学部第二部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、実社会で真に必要とされる能力を備えた技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 工学部第二部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、安全で快適な社会の発展に貢献できる技術者をを目指す学生
3. 工学部第二部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、物理及び英語は、十分な基礎学力を身につけておくこと。

1. 募集人員

キャンパス	学部・学科	学科・学系	募集人数
東京千住キャンパス	システムデザイン工学部	情報システム工学科	若干名
		デザイン工学科	
	未来科学部	建築学科	
		情報メディア学科	
		ロボット・メカトロニクス学科	
	工学部	電気電子工学科	
		電子システム工学科	
		応用化学科	
		機械工学科	
		先端機械工学科	
		情報通信工学科	
	工学部第二部	電気電子工学科	
		機械工学科	
		情報通信工学科	
埼玉鳩山キャンパス	理工学部 理工学科	理学系	
		生命科学系	
		情報システムデザイン学系	
		機械工学系	
		電子情報・生体医工学系 ※	
		建築・都市環境学系	

※ 2024年4月「電子情報・生体医工学系」開設

※ 募集学部・学科(学系)や被推薦資格等の詳細は、在籍する高等学校(中等教育学校)の進路指導、担任の先生にご確認ください

2. 選考日程等

【システムデザイン工学部・未来科学部・工学部・理工学部】

出願期間① (インターネット出願登録期間)	2023年10月16日(月)～2023年11月2日(木)
出願期間② (出願書類提出期間)	2023年10月23日(月)～2023年11月2日(木) ※消印有効
受験票発行日	2023年11月20日(月)
選考日	【システムデザイン工学部・未来科学部・理工学部】 2023年11月25日(土)
	【工学部】 2023年11月26日(日)
合格発表日	2023年12月4日(月) 付合否結果通知書発送
第1回入学手続期間	2023年12月4日(月)～2023年12月14日(木)
第2回入学手続期間	2024年1月12日(金)～2024年1月22日(月)

※インターネット出願登録後に出願書類の提出を行ってください。

※インターネット出願登録だけでは出願完了とはなりませんのでご注意ください。

【工学部第二部】

出願期間① (インターネット出願登録期間)	2023年10月16日(月)～2023年11月10日(金)
出願期間② (出願書類提出期間)	2023年10月23日(月)～2023年11月10日(金) ※消印有効
受験票発行日	2023年11月27日(月)
選考日	2023年12月2日(土)
合格発表日	2023年12月11日(月) 付合否結果通知書発送
第1回入学手続期間	2023年12月11日(月)～2023年12月21日(木)
第2回入学手続期間	2024年1月12日(金)～2024年1月22日(月)

※インターネット出願登録後に出願書類の提出を行ってください。

※インターネット出願登録だけでは出願完了とはなりませんのでご注意ください。

3. 出願について

(1) 出願方法

巻末の「インターネット出願の手引き」を確認の上、手順に従って出願をしてください。

(2) 出願提出書類(日本語を使用してください。鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。)

提出書類	摘要
入学志願票	インターネット出願サイトにて、出願データ登録及び入学検定料納入後にマイページからダウンロード・印刷をしてください。 ※詳細は巻末の「インターネット出願の手引き」を参照。
推薦書	本学 Web サイトの学校推薦型選抜（指定校）専用ページよりダウンロード・印刷をしてください。 本学所定様式。 所定の事項（ <u>学力の 3 要素に関する評価を含む</u> ）を学校教員が記入し、厳封したものとします。 手書きまたは Word 形式での入力どちらでも構いません。 学校長印及び推薦書記入教員の捺印が必要です。 出願日から遡って 3 ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
志望理由書	本学 Web サイトの学校推薦型選抜（指定校）専用ページよりダウンロード・印刷をしてください。 本学所定様式。 所定の事項を記入してください。
調査書	出身学校長が作成し、厳封したもの、かつ出願日から遡って 3 ヶ月以内に発行された調査書を提出してください。 ◆学校関係者の皆様へ <u>調査書の作成にあたり、以下の点にご注意ください。</u> ①出願時に第 3 学年 1 学期または前期の評定を記載できない場合はその理由を付して記載不可としてください。 ②新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休校、大会、資格・検定試験等の中止により記載できない場合は、その理由を付した上で、参加予定であった大会名や資格・検定試験名を記載してください。 ※上記①②は、受験生が記載するものではありません。
事前提出型の課題	課題の内容は、 <u>9 月 26 日（火）</u> に本学 Web サイトの学校推薦型選抜（指定校）専用ページにて公開します。

(3) 提出方法

- インターネット出願サイトにて、出願登録及び入学検定料納入後にマイページから封筒貼り付け用「宛先ラベル」をダウンロード・印刷をしてください。印刷した貼付用「宛先ラベル」を受験生各自で用意した角 2 サイズの封筒に貼り、出願提出書類一式を同封して、郵便局窓口から「簡易書留・速達」で郵送してください。

※ 昨年度は学校内で出願書類を取りまとめいただいておりますが、本年度は受験生の方から個別で本学へ送付いただきますようお願いいたします。

(4) 提出書類についての注意事項

- ① 出願書類を受理した後は、原則として記載事項の変更及び出願書類の返還はいたしません。
- ② 出願書類に虚偽の記載及び不正な申告があった場合は、入学を認めないことがあります。

(5) 入学検定料の納入について

入学検定料 35,000 円

- コンビニエンスストア・クレジットカード・Pay-easy(ペイジー)でお支払いが可能です。
 - 詳細は巻末の「インターネット出願の手引き 3 ページ目の[入学検定料の納入方法]」を参照してください。
- ※ 上記以外の方法(金融機関窓口、Pay-easy(ペイジー)を利用しないATM等)でのお支払いはできません。

(6) 受験票の発行について

受験票の送付はいたしません。志願者は、各自でダウンロード・印刷をしてください。受験票の発行方法は、巻末の「インターネット出願の手引き 4 ページ目の[受験票の発行について]」を必ずご確認ください。

4. 選考方法等

(1) 選考日

※学部によって選考日が異なりますのでご注意ください。

【システムデザイン工学部・未来科学部・理工学部】

選考日	2023年11月25日（土）
集合時間	10時30分または13時30分 ※受験票にてお知らせいたしますので、必ずご確認ください
集合場所 ※学部によってキャンパスが異なりますのでご注意ください。	《システムデザイン工学部・未来科学部》 東京千住キャンパス（選考会場は当日案内します） 《理工学部》 埼玉鳩山キャンパス（選考会場は当日案内します）

【工学部】

選考日	2023年11月26日（日）
集合時間	10時30分または13時30分 ※受験票にてお知らせいたしますので、必ずご確認ください
集合場所	東京千住キャンパス（選考会場は当日案内します）

【工学部第二部】

選考日	2023年12月2日（土）
集合時間	10時30分または13時30分 ※受験票にてお知らせいたしますので、必ずご確認ください
集合場所	東京千住キャンパス（選考会場は当日案内します）

(2) 選考方法

学部	選考内容
システムデザイン工学部	個別面接 (1人20分程度)
未来科学部	
工学部	
理工学部	
工学部第二部	

※「提出された課題」と「個別面接」共に5段階評価とし、他の提出書類を含めて総合的に判断する。

5. 受験に際しての注意事項

- (1) 選考当日は、交通機関の遅れ等を考慮し、集合時間※に間に合うよう十分余裕をもって来場してください。(※集合時間は受験票にてお知らせいたしますので、必ずご確認ください。)
- (2) 受験時の宿泊は、受験生が手配してください。
- (3) 当日はインターネット出願サイトのマイページより印刷した受験票、生徒手帳(身分証明書)を持参し、指定の時間・場所に集合してください。
※受験票の発行については巻末の「インターネット出願の手引きp4」を参照ください。
- (4) 受験票には印刷された内容以外の書き込みを行うことはできません。
- (5) 携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類は選考会場に入る前に必ず電源を切っておいてください。受験票への書き込みや、許可されたもの以外をカバンにしまわず、身につけていたり手に持っていたりすると不正行為と見なされることがあります。
- (6) 個別面接において集合時間に遅刻した者は、受験できないことがあります。
- (7) 遠方の受験生に考慮した順で面接を実施する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
- (8) 受験生並びに教職員のマスク着用は「個人の判断」に委ねます。マスクを着用される場合は、本人確認の為に一時的に着脱をお願いすることがあります。
- (9) 体調不良等の場合は、他の受験生や監督等への感染の恐れがありますので、受験はできません。追試験等の措置はございませんので、体調管理等に努めてください。
- (10) 今後の社会的動向等の変化により、選考方法や実施方法に変更が生じる可能性があります。その際には本学 Web サイトの学校推薦型選抜(指定校)専用ページにて通知いたしますので、出願時期には随時ご確認をお願いいたします。

6. 合格発表

学部	合格発表日
システムデザイン工学部	2023年12月4日(月) 付 合否結果通知書発送
未来科学部	
工学部	
理工学部	2023年12月11日(月) 付 合否結果通知書発送
工学部第二部	

上記日付で、学校長宛に合否結果通知書を発送いたします。

合格発表日に発送しますので、郵便事情によっては到着に2、3日かかる場合があります。

なお、電話等による合否の照会には一切応じません。

7. 入学手続方法

- (1) 入学手続方法の詳細については、合否結果通知書にてお知らせします。
- (2) 入学手続には、入学手続書類の提出と入学手続金の納入が必要となります。入学手続金の納入は2段階方式です。下表の第1回入学手続期間内に入学金のみを納入し、第2回入学手続期間内に入学金を除く学費等入学手続金を納入してください。
- (3) 入学手続期間内に入学手続を完了しない場合は、入学辞退として扱います。

学部	入学手続期間[厳守]
システムデザイン工学部 未来科学部 工学部 理工学部	<ul style="list-style-type: none">● 第1回入学手続期間（入学金のみ納入） 2023年12月4日（月）～2023年12月14日（木）● 第2回入学手続期間 （入学金を除く学費等入学手続金の納入） 2024年1月12日（金）～2024年1月22日（月）
工学部第二部	<ul style="list-style-type: none">● 第1回入学手続期間（入学金のみ納入） 2023年12月11日（月）～2023年12月21日（木）● 第2回入学手続期間 （入学金を除く学費等入学手続金の納入） 2024年1月12日（金）～2024年1月22日（月）

8. 入学手続金

- (1) 2024(令和6)年度入学生の入学手続金は下表のとおりです。
受託諸会費は現在未定のため、2023(令和5)年度の金額を記載しています。
- (2) 納入済の入学手続金はいかなる理由があっても返還できません。
- (3) 入学後、ご事情により休学される場合は、休学在籍料として半期60,000円(工学部第二部は半期30,000円)の納入が必要です。
- (4) 後期分学費は、入学後に納入していただきます。

2024(令和6)年度入学生 入学手続金

(単位:円)

		入学金	授業料	受託諸会費	合計	
システムデザイン工学部 (全学科共通)	入学時納入金	250,000	700,500	20,660	971,160	
	年額	250,000	1,401,000	20,660	1,671,660	
未来科学部	建築学科	入学時納入金	250,000	721,000	20,660	991,660
		年額	250,000	1,442,000	20,660	1,712,660
	情報メディア学科 ロボット・メカトロニクス学科	入学時納入金	250,000	700,500	20,660	971,160
		年額	250,000	1,401,000	20,660	1,671,660
工学部 (全学科共通)	入学時納入金	250,000	700,500	20,660	971,160	
	年額	250,000	1,401,000	20,660	1,671,660	
理工学部 (全学系共通)	入学時納入金	250,000	680,500	20,660	951,160	
	年額	250,000	1,361,000	20,660	1,631,660	

(単位:円)

		入学金	授業料		受託諸会費	合計
			基礎額	履修単位 従量額 ^注		
工学部第二部 (全学科共通)	入学時納入金	130,000	148,050	入学後に履修が確定してから納入	16,760	294,810
	年額	130,000	296,100	13,400× 履修単位数	16,760	442,860 + 履修単位従量額

注:1単位13,400円に履修単位数を乗じた履修単位従量額を納入していただきます。

9. 第2年次以降の学費について

<参考>

第2年次以降の学費は下表のとおりですが、留年した場合は正規進級学年次の学費が適用されます。学費は、前期・後期の年2回に分けて納入していただきます。

2024(令和6)年度入学生 第2年次以降の学費(年額)

(単位:円)

		年次	授業料	受託諸会費	合計
システムデザイン工学部 (全学科共通)		第2年次	1,425,000	未定	1,425,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,479,000	未定	1,479,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,503,000	未定	1,503,000 + 受託諸会費
未来科学部	建築学科	第2年次	1,466,000	未定	1,466,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,520,000	未定	1,520,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,544,000	未定	1,544,000 + 受託諸会費
	情報メディア学科 ロボット・メカトロニクス学科	第2年次	1,425,000	未定	1,425,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,479,000	未定	1,479,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,503,000	未定	1,503,000 + 受託諸会費
工学部 (全学科共通)		第2年次	1,425,000	未定	1,425,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,479,000	未定	1,479,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,503,000	未定	1,503,000 + 受託諸会費
理工学部 (全学系共通)		第2年次	1,385,000	未定	1,385,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,439,000	未定	1,439,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,463,000	未定	1,463,000 + 受託諸会費

(単位:円)

	年次	授業料		受託諸会費	合計
		基礎額	履修単位 従量額 ^注		
工学部第二部 (全学科共通)	第2年次	296,100	13,400 × 履修単位数	未定	296,100 + 履修単位従量額 + 受託諸会費
	第3年次	296,100	13,400 × 履修単位数	未定	296,100 + 履修単位従量額 + 受託諸会費
	第4年次	296,100	13,400 × 履修単位数	未定	296,100 + 履修単位従量額 + 受託諸会費

注:1単位13,400円に履修単位数を乗じた履修単位従量額を納入していただきます。

10. 入学前教育の実施について

【システムデザイン工学部・未来科学部・工学部】

本学では、合格者(入学予定者)に対し、「入学前教育」を実施しています。DVD・Web 動画による講義、レポート課題の提出などによる学習指導を行う予定です。

なお、実施科目、教育方法は学科によって異なります。「入学前教育」の詳細は、合格発表後にご案内いたします。合格者は、特段の事情がない限り受講してください。

【理工学部】

本学では、合格者(入学予定者)に対し、「入学前教育」を実施しています。実施科目は、数学、物理学、化学、英語の4科目を予定しております。

「入学前教育」の詳細は、合格者ポータルページ等にてご案内いたします。

11. 入学後に使用するパソコンについて

- 本学では、各自がノートパソコン(理工学部では、入学する学系によってすぐに購入する必要があるかどうかは異なる)を保有し勉学に活用する教育が行われます。
- 準備していただくパソコンの機能及び性能、推奨機種等の詳細については、入学案内書類及び合格者ポータルページにてお知らせする予定です。
※入学後に、パソコン購入目的を対象とした大学独自の奨学制度(学生支援奨学金/貸与)が用意されています。

12. その他

(1) JABEEプログラムについて

技術者教育の分野では国際的な同等性を確保することが重要であり、本学では JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education: 日本技術者教育認定機構) の認定を受けた教育プログラムを実施しています。JABEE プログラム修了者は、国際的に通用する技術者に必要な基礎教育を完了したものと見なされ、将来技術者として海外で働く場合にも有効な手助けとなります。

【工学部電気電子工学科JABEEプログラム】

- 電気電子工学科では、JABEE(日本技術者教育認定機構)認定技術者教育対応プログラムを実施し、必要要件を満たした場合はJABEEプログラム(電気・電子及び関連の工学分野)修了生とする予定です。
- JABEEプログラムを修了しますと、技術士(国家試験)の第一次試験が免除され「技術士補」の資格を得ることができ、専門技術者としての活躍の場が拡大します。

【理工学部理工学科建築・都市環境学系JABEEプログラム】

- 理工学部では2年次進級時に主コースと副コースを選択します。このうち、建築・都市環境学系の建築コースと都市環境コースのうち、いずれかを主コース、他方を副コースとして選択し、必要要件を満たした場合はJABEE教育プログラム(土木及び関連の工学分野)修了生とすることが可能です。詳細は、建築・都市環境学系(049-296-0307)に直接お問い合わせください。
- JABEEプログラムを修了しますと、技術士(国家試験)の第一次試験が免除され技術士補の資格を得ることができ、専門技術者としての活躍の場が拡大します。

(2) 個人情報の取扱い

- 出願及び入学手続でご提出いただいた個人情報は、入学者選抜、合格発表、入学手続及びこれらに付随する事項、並びに統計的集計、高等学校等への情報提供(個人名は非公表)を行うために利用します。
- これらの業務の一部を、東京電機大学が指定した業者に委託することがあります。その場合、個人情報を委託業者に提供することがありますが、提供する情報は必要な範囲内に限定します。予めご了承ください。

(3) 国の教育ローン(日本政策金融公庫)制度について

本学に入学・在学する学生・保護者の方は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込むことができます。「国の教育ローン」は、教育に必要な資金を融資する公的な制度です。

詳細は、下記日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。教育ローンコールセンターに直接お問い合わせください。

日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター

TEL:0570-008656 または 03-5321-8656(月～金 9:00～19:00)

日本政策金融公庫 国の教育ローン ホームページ

<https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html>

(4) 高等教育の修学支援新制度

本学は、文部科学省「高等教育の修学支援新制度」の対象校として認定されています。

本制度は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、経済的な理由で進学や修学を断念することがないよう、要件を満たした学生を対象に、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支援を受けることができるものです。

原則、日本学生支援機構の給付型奨学金に採用となった方が、授業料等減免の対象者として認定されます。

給付型奨学金に採用された方は、入学後に各学部の担当窓口にて、給付型奨学金、入学金及び授業料減免の申請を行ってください。減免対象者として認定された後、減免相当額を還付(例年7月～8月頃予定)します。

また、本学では、給付型奨学金の採用候補者を対象として、入学手続きにおいて入学金を除いた授業料等の納入期限を猶予する対応も行っています。納入期限猶予の手続き方法については、本学ウェブサイト (<https://www.dendai.ac.jp/prospective-students/>)にてご確認ください。

(5) 日本国以外の国籍を有する方へ

日本国以外の国籍を有する者は、本学入学時に出入国管理及び難民認定法に基づく本邦で活動するために必要とされる適切な在留資格を保有している必要がありますので、事前に必ずご確認ください。

なお、工学部第二部(夜間学部)に入学した場合、法令により本学において在留資格「留学」の取得及び更新はできません。

(6) 身体障がい者等への特別支援と受験上の合理的配慮について

本学における特別支援(施設、設備、サポート体制他)の整備状況、並びに特別支援ニーズへの対応可能範囲は、学科・学系での学びの分野やカリキュラムとも関係して、キャンパス及び学科・学系により異なります。受験方法や入学後の学修環境・支援において、ご本人様にとっての不利益を生じさせないために、出願に際しては事前に本学入試センターまでご相談ください。

(7) 選考会場

本学 Web ページにて案内しています。

<https://www.dendai.ac.jp/access/>

インターネット出願の手引き

出願は、この手引きに従って以下の手順で行ってください。

インターネット出願登録だけでは出願が完了しません。

必ず「志願票」および出願書類を郵送してください。

〔出願手順〕

- STEP 1 予め写真データを準備してください
- STEP 2 インターネット出願サイトで必要事項を登録してください
- STEP 3 入学検定料を納入してください
- STEP 4 出願書類を郵送してください
- STEP 5 出願が受理されるまでお待ちください
- STEP 6 受験票発行日に受験票を確認してください

■ インターネット出願における注意事項

- インターネット出願登録で不具合が起きた時は、必ず東京電機大学入試センターまでお問い合わせください。特に出願期間終了後は一切の対応ができかねますので、必ず出願期間内に余裕をもってご連絡ください。
- この手引きに掲載している画面の構成や内容は変更される場合があります。実際の画面の指示に従って操作してください。

STEP1 予め写真データを準備してください

インターネット出願登録の過程で、顔写真データをアップロードする手順があります。予め写真データを準備してください。

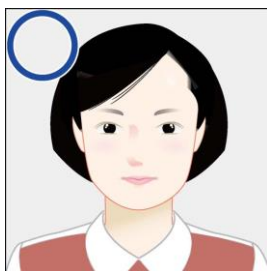
〔登録する写真データの要件〕

- ファイルサイズが 20MB 以下であること。
- ファイル形式は JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）もしくは PNG（拡張子「.png」）であること。
- 縦横の比率は任意です（インターネット出願登録の際に、画面上で確認しながら指定する比率に切り抜きます）。

〔注意点〕

- 出願 3 ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽、背景は無地に限ります。
- 個人が特定しづらいもの、およびアプリ等で加工したものは受付できません。
- 学生服で撮影した写真はご遠慮ください。登録した写真は入学後に学生証にも使用します。
- 紙の写真は使用できません。また、紙の写真をスマートフォン等で撮影したものも使用できません。必ず本人を直接撮影してください。

〔適切な写真の例〕



- * 背景は無地（白、青、またはグレー）の壁をバックに撮影してください。
- * 壁に近づきすぎると影が濃く出て輪郭が分からなくなる恐れがあります。
- * 蛍光灯の下で撮影すると顔に影がかかってしまう恐れがあります。

〔適切でない写真の例〕 以下のような写真は受付できません。



背景や顔に影がある



枠からはみ出ている



小さく写っている



背景が無地でない／他の物が写り込んでいる



ぼやけている



髪で目元や顔の輪郭が隠れている



正面を向いていない



照明がメガネに反射して目元が鮮明でない

STEP2 インターネット出願サイトで必要事項を登録してください

インターネット出願サイトは出願開始日の **10:00** から出願登録ができるようになります。

STEP2- (1) 本学 Web サイトから、インターネット出願サイトにアクセスしてください。

出願期間中は、本学の Web サイトに「インターネット出願サイト」にリンクしたバナーを掲出します。本学の Web サイトで、出願する選抜の最新の情報を確認したうえでバナーをクリックして、「インターネット出願サイト」へ移動してください。

〔東京電機大学 受験生・高校生の方〕

<https://www.dendai.ac.jp/prospective-students/>



※バナーのデザインは変更される場合があります。

STEP2- (2) 画面の指示に従って必要事項を入力してください。

マイページを作成後、新規出願や出願履歴の確認等を行うことができます。また、出願登録及び入学検定料納入完了後には志願票や受験票の印刷、合格者ポータルページの参照等を行うことができます。



①出願登録開始
(マイページ登録)



②マイページ
(出願する選抜・学部・学科・学系を選択)



③出身校の登録
(※選抜種別によってはこの画面を利用しない場合もあります)



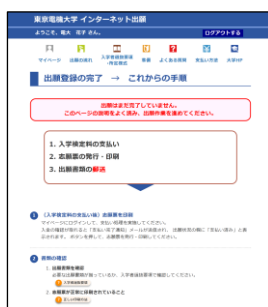
④個人情報等の登録



⑤写真の登録



⑥出願登録内容の確認



⑦登録完了画面
(まだ出願は完了していません)



⑧マイページに戻る
(STEP3 入学検定料の納入に進む)

※ 本学システムで扱うことができない漢字は、受験の際に使用することができません。

利用できない漢字を入力した場合は出願登録画面でエラーとなりますので、代替の漢字を使用してください。

※ 総合型選抜（はたらく学生）は入学検定料が免除されるため、このSTEP 3の手順は必要ありません。出願登録後すぐに志願票が印刷できるようになりますので、STEP 4に進んでください。

STEP3 入学検定料を納入してください

出願登録が完了したら、マイページに戻り、「出願登録を完了して支払う」ボタンを押してください。画面の指示に従って支払い方法を選択・確定し、各支払い方法に従って入学検定料を納入してください。



①マイページで「出願登録を完了して支払う」を押す



②支払い方法を選択する



④納入が完了すると「支払い済み」が表示され、志願票が出力できるようになる

③入学検定料を納入する

お支払い方法

コンビニエンスストア、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)のいずれかでお支払いください。

コンビニエンスストア

現金支払い

コンビニ設置のATMは利用できません。コンビニでは現金のみの取扱いとなります。



[Loppi]

[各種番号をお持ちの方]を選択

[受付番号(6桁)]を入力し、[次へ]ボタンを押す

お申込み時に登録した電話番号を入力し「次へ」を押す

内容確認後、「了解」ボタンを押す

端末から出力された申込券を持ってレジでお支払い

[Famiポートまたはマルチコピー機]

[代金支払い]を選択

Famiポート:
[各種番号をお持ちの方はこちら]

マルチコピー機:
[番号入力]

Famiポート:[企業コード][注文番号]
マルチコピー機:[第1番号][第2番号]

端末から出力された申込券を持ってレジでお支払い

[レジへ]

レジで「オンライン決済」を申し込む

レジ画面で決済番号を入力

内容確認後、レジでお支払い

[レジへ]

レジで「インターネット支払い」と伝える

お客様側のレジ画面にて
[受付番号][確認番号]を入力

支払い内容の確認画面が表示

OKを押してお支払い

[レジへ]

店員の方へ「インターネット支払い」をする旨を伝え、「払込票番号」を伝えます。発行した「払込票」を渡しても構いません。

お支払い

※支払方法、コンビニは変更になる場合があります。
※店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります。

金融機関ATM(ペイジー)

現金支払い/キャッシュカード

クレジットカード

ゆうちょ銀行・pay-easy対応ATMを利用

[税金・各種料金(ペイジー)]を選択

収納機関番号を入力

お客様番号・確認番号を入力

支払い方法を選択
(現金またはキャッシュカード)し、
検定料を支払う



※現金取扱いの場合は、検定料の総額が10万円未満の場合のみ支払いが可能です。10万円を超える場合は、キャッシュカードを利用してください



VISA, Master, JCB, American Express, Diners

※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません

■注意事項

- 支払方法を確定すると、実際の入金の有無に関わらず出願内容の変更・取消し・修正はできなくなります。支払方法の確定をする前に必ず出願内容を再確認してください。
- ローソン・ミニストップ・セイコーマート支払いの場合は、マイページに入金情報が反映されて志願票が印刷できるようになるまでに最長で2時間程度を要する場合があります。この反映までの時間を理由とした出願期限の延長はいたしませんので、余裕をもって出願手続きを行ってください。
- 一度納入された入学検定料は返還しません。ただし、本学が定める入学検定料返還事由に該当し、所定の方法で行った申請が本学によって受理された場合のみ、入学検定料を返還します。詳細は以下の本学ホームページよりご確認ください。

[東京電機大学入学者選抜/大学院入試 入学検定料返還申請について]

https://www.dendai.ac.jp/about/admission/undergraduate/kenteiryuu_henkanshinsei.html



※ 出願書類を所属の学校・団体へ提出するよう指定されている選抜については、個人で郵送せずその指定に従ってください。

STEP4 出願書類を郵送してください

出願登録が完了し、入学検定料を納入すると、「志願票」が印刷できるようになります。



「志願票」と、出願に必要な書類（本要項内の「出願について」の項目を参照）を本学へ郵送してください。例え出願登録を完了し入学検定料を納入していても、定められた期限までに「志願票」および出願書類一式を送付しないと出願となりません。

〔郵送方法〕

出願登録完了後、マイページより「志願票」と共に「宛名ラベル」を取得できますので、市販の**角型2号の封筒**に印刷した「宛名ラベル」を貼り、「志願票」および出願書類一式を入れて、必ず**郵便局の窓口より簡易書留・速達**で郵送してください。

STEP5 出願が受理されるまでお待ちください

出願状況は、マイページに表示されます（メール等での通知はいたしません）。出願状況が「受理」に変わるまで、最長で受験票発行日までかかります。ご自身で具体的な不備があったことに気付いた場合を除き、受験票発行日より前に受理状況をお問い合わせいただくことはご遠慮ください。

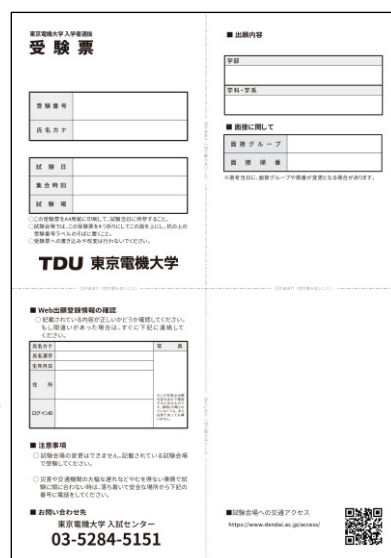
STEP6 受験票発行日に受験票を確認してください

受験票が発行されていない場合は受験できません。必ずマイページ上で受験票が発行されたことを確認してください。

- 受験票は、インターネット出願登録、検定料の納入、出願書類送付の全てを完了させ、本学で出願書類が受理された方のみ、受験票発行日の13:00以降にマイページからPDFファイルとして取得できるようになります。紙の受験票は発行しません。また、本学からハガキ等で受験票を郵送することはありません。
- 受験票発行日を過ぎてもマイページから受験票が取得できない場合は、必ず東京電機大学入試センターに電話で連絡をしてください。受験票が発行されていない場合は受験できません。
- 試験当日は、必ず**A4サイズ・タテ向き**で印刷した受験票を試験会場に持参してください。スマートフォンの画面提示等では受験できません。

〔受験票の取得方法〕

マイページから「受験票を表示する」のボタンを押して、受験票を取得してください。



TDU 東京電機大学

【お問い合わせ先】

東京電機大学 入試センター

〒120-8551 東京都足立区千住旭町 5 番

電 話: 03-5284-5151

F A X: 03-5284-5243

メール: nyushi@jim.dendai.ac.jp

<https://www.dendai.ac.jp/>